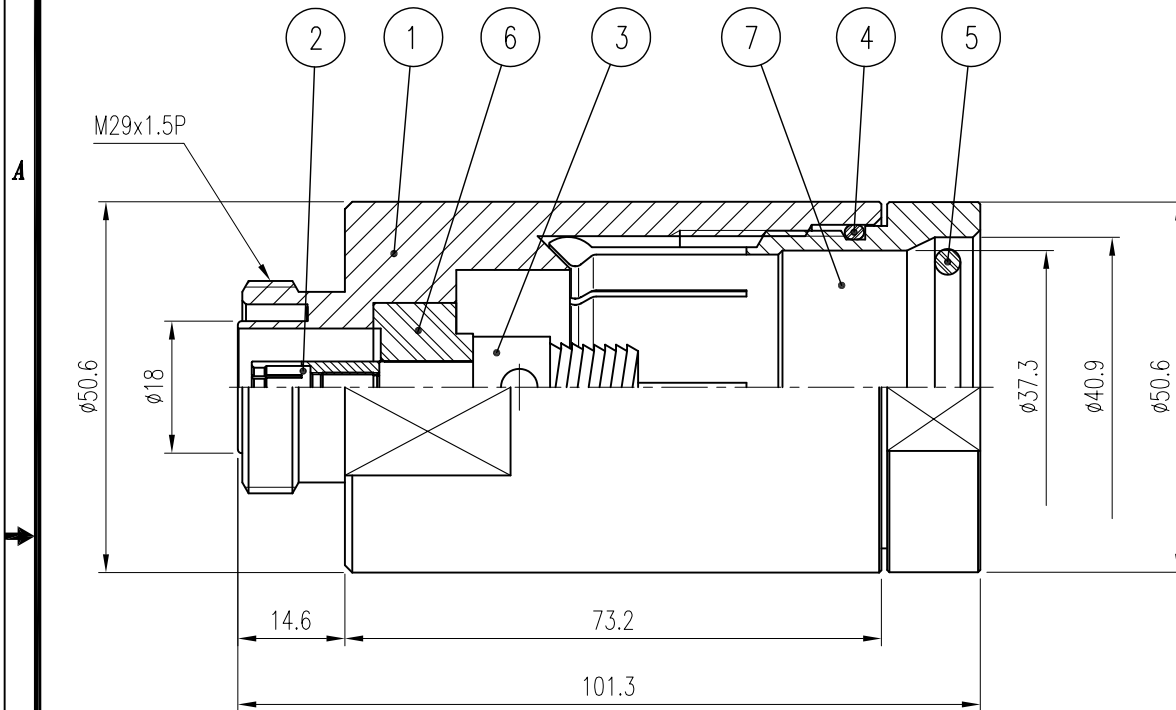


ST	기	정	수	정	내	용	수 정 내 용				
							부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)							1	도면양식 변경	김은희	최영호	2003. 1. 8.
ST(개선)											



8	HANDLE	1	HsS		DHA00001-N/1 (X1022)
7	BACK NUT	1	MBsBD	Silver Plate	DBN00002-135/1 (P5009)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00814-N/1 (H5048)
5	GASKET	1	SILICON		(G5021)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00062-N/1 (G5012)
3	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate	DCT00833-135/1 (E5047)
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate	DCT00855-1345/1 (E5046)
1	BODY	1	MBsBD	Silver Plate	DBD01051-135/1 (D5054)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일 2002. 5. 16.				 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질 _____	감도				도명 1 1/4" F DIN-J		
	재도						
열처리 _____	작성부서 연 구 소				A4	도번 CN00579-7/1	
보호피막처리 _____	적도	NS	단위 mm	총량 _____		K318-216-000	